



بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز، ایران.
۹-۱۱ بهمن ۱۳۹۷



تأثیر تمیزکاری زیر لایه بر روی آستانه آسیب لیزری پوشش‌های پادبازتابنده در طول موج ۱۰۶۴ نانومتر

علی حیدری فرد، مهدی مردیها، حمیدرضا فلاح و مرتضی حاجی محمودزاده

دانشگاه اصفهان، گروه فیزیک

چکیده - لایه‌های نازک اپتیکی پادبازتابنده دارای کاربرد های فراوانی در صنعت فوتونیک می‌باشند، این لایه‌ها در پنجره‌های اپتیکی و همچنین لنزها و دیگر المان‌های اپتیکی کاربرد دارند. همچنین از آنها در پرتو گسترها و دیگر المان‌های اپتیکی که جهت کانونی کردن پرتو لیزر می‌باشد نیز استفاده می‌شود. اما بالا رفتن انرژی لیزر باعث تخریب این نوع از پوشش‌ها می‌شود. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از سه روش متفاوت تمیزکاری روش بهینه‌ای که باعث بالارفتن آستانه آسیب لیزری این پوشش‌ها می‌شود را یافت.

کلیدواژه - آستانه آسیب لیزری، لایه پاید بازتابنده، تمیز کاری

The effect of cleaning substrate on laser induced damage threshold of antireflection coating at 1064nm

Ali Heidary Fard, Mehdi Mardiha, Hamidreza Fallah, Morteza Haji Mahmod Zadeh

Department of Physics, University of Isfahan

Abstract- Optical anti reflection thin-film are widely used in the photonic industry, these layers are used in optical window, lenses and other optical elements. They are also used in beam expander and other optical elements that used to focus laser beam. But the rise in laser energy causes the damage of these types of coatings. In this paper, we have tried to find an optimal method using three different methods of cleaning, which would increase the threshold of laser damage to these coatings.

Keywords: Laser induced damage threshold, Antireflection coating, Cleaning

۱- مقدمه

شده است با استفاده از سه روش شستشو متفاوت بهترین روش که سبب از بین رفتن بهتر نانو ذرات آلودگی و بالا رفتن میزان آستانه آسیب است انتخاب شود.

۲- آماده سازی نمونه ها

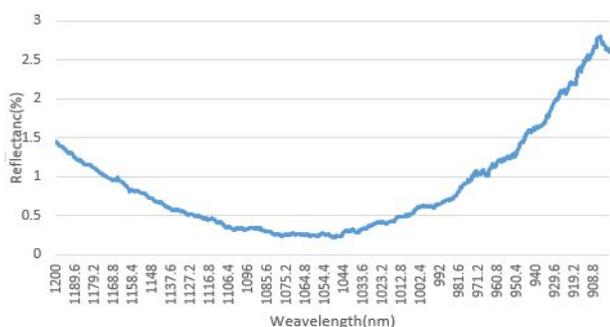
در مرحله اول نمونه ها توسط میکروسکوپ کنتراست تداخلی مورد بررسی قرار گرفت که عاری از هرگونه آسیب و نقص در سطح باشند سپس نمونه ها به سه روش که در ادامه بیان خواهد شد مورد تمیز کاری قرار می گیرند. روش اول: این روش مکانیزه بوده و بدون دخالت دست می باشد که ابتدا نمونه توسط استون تمیز کاری شده سپس در نگهدارنده مخصوصی گذاشته می شود و نگهدارنده در حمام التراسونیک که حاوی محلول آب مقطر و ماده شوینده OPO120 (شوینده بسیار قوی برای برطرف کردن آلودگی ها و چربی ها از سطوح شیشه ای می باشد) به نسبت ۱:۵ با دمای ۳۰ درجه سانتیگراد است به مدت ۵ دقیقه قرار گرفته و سپس نمونه ها از حمام آب و مواد شوینده خارج شده و در حمام التراسونیک آب مقطر به مدت ۷ دقیقه قرار گرفته تا مواد شوینده از سطح نمونه پاک شوند و سپس نمونه توسط آب دی یونیزه شستشو می شود و در پایان جهت خشک کردن نمونه را در آون با دمای ۷۰ درجه سانتی گراد قرار داده می شود. روش دوم: این روش به صورت دستی بوده و ابتدا نمونه را با آب و ماده شوینده شستشو داده و سپس در حمام التراسونیک حاوی ایزوپروپیل الکل ۴۰ درجه قرار داده می شود و بعد از ۵ دقیقه نمونه خارج شده و در محلول سود سوزآور قرار گرفته و به مدت ۱۵ دقیقه التراسونیک می شود و سپس در محلول رقیق اسید HCl قرار گرفته و بعد از مدت ۵ دقیقه نمونه خارج شده و با آب دی یونیزه آب کشی کرده و در آون با دمای ۷۰ درجه برای خشک سازی قرار می گیرد. روش سوم: این روش نیز به صورت دستی و

همواره نور به هنگام ورود به یک محیط اپتیکی دارای سه رفتار جذب، عبور و بازتاب است. در محیط های دی الکتریک اغلب میزان جذب پایین است و بازتاب عامل اصلی تلفات نور است از این رو طراحی و ساخته لایه های نازک پادبازتابنده از مواد دی الکتریک اهمیت بالایی داشته است [۱]. در ساخت لایه های نازک پادبازتابنده لیزری یکی از اصلی ترین پارامترها اندازه گیری آستانه آسیب القایی لیزری^۱ است زیرا در صورتی که این آستانه کمتر از حد آستانه المان اپتیکی پادبازتابنده باشد آن المان آسیب جبران ناپذیری خواهد دید [۲].

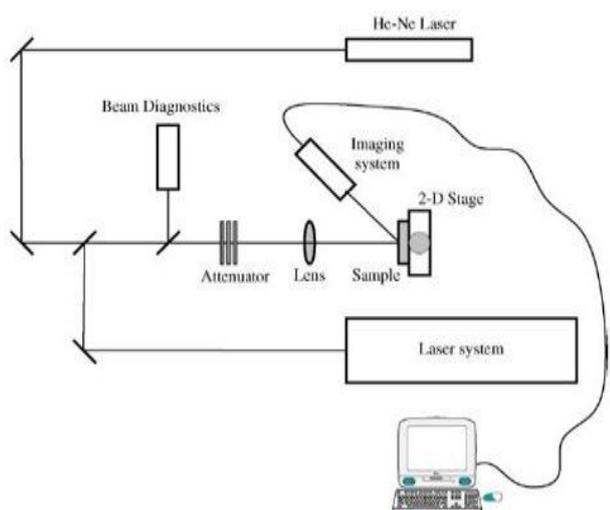
آستانه آسیب القایی لیزری در المان های اپتیکی پارامتر بسیار کلیدی در اپتیک توان بالا است [۳]. در نتیجه برهمکنش فوتون با مواد دی الکتریک انرژی الکترومغناطیسی می تواند تبدیل به انرژی الکتریکی، مکانیکی، شیمیایی و گرمایی شود و این تبدیل انرژی می تواند در خواص اپتیکی (انتقال، بازتاب و جذب) اثر گذاشته و همچنین باعث آسیب ماده شود. بنابراین از زمانی که پژوهش ها بر روی لیزرهای توان بالا شروع شد همواره آسیب القایی لیزری مواد اپتیکی یکی از محدودیت های سازندگان لیزر بوده و پژوهش های زیادی بر روی سازوکارهای آسیب و همچنین نحوه گسترش آن انجام شده است [۴]. امروز پی برده شده است یکی از اصلی ترین عواملی که باعث آسیب در سطوح المان های اپتیکی می شود نقص های سطحی و آلودگی هایی از قبیل نانو ذرات فلزی و دیگر مواد آلی موجود در سطح زیرلایه است [۱]. در اکثر موارد این نقص ها قابل شناسایی نیستند و امکان دارد که در سطح کل زیر لایه پخش شده باشند بنابراین روش و نوع شستشو بسیار اهمیت داشته و باعث از بین رفتن این آلودگی ها و به تبع باعث بالا رفتن آستانه آسیب لیزری خواهد شد [۵]. در این مقاله سعی

^۱Laser induced Damage Threshold

استفاده از لیزر Nd-Yag با پهنای پالس 7ns متناسب با چیدمان استاندارد ISO21254 اندازه‌گیری شده است که شکل شماتیک چیدمان در شکل ۳ آورده شده است. هر نمونه لایه‌نشانی شده به سه ناحیه تقسیم شده و اندازه‌گیری بر روی آن‌ها انجام شده و در نتیجه مقادیر میانگین اندازه‌گیری شده آستانه آسیب با احتساب میزان خطای اندازه‌گیری که C_1, C_2 و C_3 به ترتیب نشان دهنده مقادیر اندازه‌گیری شده برای روش تمیزکاری اول، دوم و سوم می‌باشد. مورفولوژی آسیب که توسط میکروسکوپ کنتراست تداخلی ثبت شده در شکل ۵ آورده شده است.



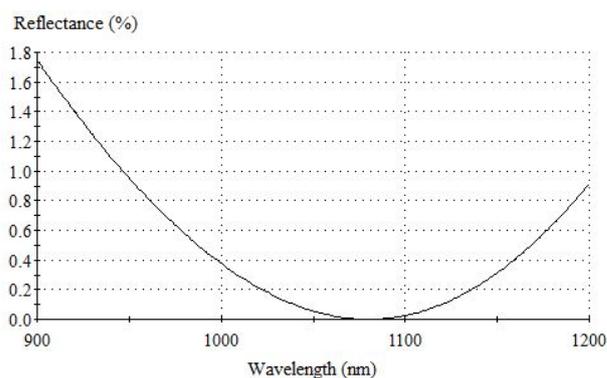
شکل ۲: منحنی طیف بازتابی اندازه‌گیری شده نمونه



شکل ۳: چیدمان اندازه‌گیری آستانه آسیب لیزری [۶]

بود و در ابتدا نمونه با آب و مواد شوینده شستشو داده می‌شود و سپس در ظرف پیرکس حاوی استون ۷۰ درجه قرار می‌گیرد و ظرف نیز به مدت ۱۵ دقیقه در حمام التراسونیک با فرکانس ۲۰ کیلوهرتز قرار می‌گیرد، بعد از آن نمونه را به سرعت خارج کرده و به مدت ۳ دقیقه در محلول متانول قرار داده می‌شود. سپس نمونه به مدت ۳ دقیقه در محلول رقیق HCL التراسونیک می‌شوند و در پایان برای خشک شدن در آون با دمای ۷۰ درجه قرار داده می‌شود.

پس از خشک شدن نمونه‌ها بر روی هر دو طرف آن‌ها لایه پادبازتابنده که از قبل توسط نرم افزار Essential Macleod با استفاده از مواد دی‌الکتریک SiO_2 و HfO_2 به صورت BALZERS طراحی شده بود توسط دستگاه BALZERS به روش تبخیر حرارتی توسط پرتو الکترونی لایه‌نشانی می‌شود و طیف بازتاب نمونه طراحی شده در شکل ۱ آورده شده است، قبل از لایه‌نشانی نمونه‌ها به مدت ۵ دقیقه تحت فرایند تخلیه الکتریکی قرار گرفته و در حین لایه‌نشانی فشار خلاء جهت لایه‌نشانی برابر با 8×10^{-6} mbar بوده، نرخ لایه‌نشانی مواد برابر 0.5 nm/s بوده و فشار اکسیژن برابر 1.5×10^{-4} mbar بوده است.



شکل ۱: منحنی بازتاب لایه طراحی شده

۳- اندازه‌گیری

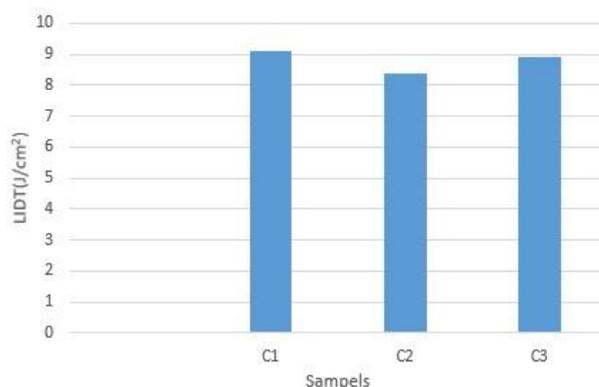
طیف بازتابی نمونه‌ها توسط دستگاه طیف سنج Shimadzo3100 اندازه‌گیری شده است که نتیجه آن در شکل ۲ آورده شده است. اندازه‌گیری آستانه آسیب لیزری با

خودی خود میزان آستانه آسیب را کاهش داده و اثر مخربی
بر روی نمونه باقی می‌گذارد.

همانطور که در شکل ۴ مشاهده می‌شود مقدار اندازه‌گیری
شده آستانه آسیب برای نمونه C_1 برابر 9.1 J/cm^2 و برای
نمونه‌های C_2 و C_3 به ترتیب برابر 8.4 J/cm^2 و 8.9 J/cm^2
می‌باشد بنابراین می‌توان دریافت که با استفاده از روش تمیز
کاری اول برای تمیز کاری بستره قبل از لایه‌نشانی از نمونه
 C_1 می‌توان در انرژی پرتو 700 mJ بالاتر از نمونه C_2 و
 200 mJ بالاتر از نمونه C_3 در قطر پرتوهای یکسان استفاده
نمود. همچنین به دلیل مکانیزه بودن روش اول این روش
کم هزینه‌تر بوده و نسبت به دو روش دیگر راحت‌تر قابل
انجام است.

مرجع‌ها

- [1] Hongji Qi, Meipin Zhu, Ming Fang, Shuying Shao "Development of high-power laser coatings" High Power Laser Science and Engineering, vol. 1(1), pp. 36–43, 2013
- [2] Dongping Zhang, Congjuan Wang "Influence of substoichiometer on the laser-induced damage characte of HfO2 thin film, Applied Surface Science" vol 255, pp. 4646–4649, 2009
- [3] Detlev Ristau, Marco Jupé, Kai Starke "Laser damage thresholds of optical coatings" Thin Solid Films, vol 518 (2009), pp. 1607–1613
- [4] Detlev Ristau, *Laser-Induced Damage in Optical Materials*, P.5, CRC Press 2015
- [5] Hélène Krol "Influence of polishing and cleaning on the laser-induced damage threshold of substrates and coatings at 1064 nm" Optical Engineering, vol 46, pp.2, 2007
- [6] ISO 21254-1:2011 "Lasers and laser-related equipment —Test methods for laser-induced damage threshold"



شکل ۴: مقادیر اندازه‌گیری آستانه آسیب لیزری نمونه‌ها با روش‌های تمیزکاری متفاوت



شکل ۵: مورفولوژی آسیب بر روی لایه پادبازتابنده

۴- بحث و نتیجه‌گیری

از شکل ۲ متوجه می‌شویم که نمونه‌های ساخته شده تا حدود بسیار خوبی پادبازتابنده بوده و درصد بازتاب برای طول موج 1064 nm لیزر Nd-Yag برابر با 0.2% می‌باشد.

از شکل ۴ با مقایسه میزان آستانه آسیب نمونه‌ها تشخیص داده می‌شود که روش تمیزکاری مکانیزه بهترین روش برای شستشو زیرلایه‌ها می‌باشد زیرا این روش بدون دخالت دست بوده بسیار موثرتر می‌باشد از طرف دیگر با مقایسه نمونه‌های C_2 و C_3 تشخیص داده می‌شود که استفاده از اسید در شستشو شاید آلودگی‌های سطحی را تا حد خوبی برطرف نماید اما به خودی خود به دلیل این که اسید دارای خاصیت خوردگی می‌باشد باعث افزایش میزان نقص‌های سطحی و ترک‌ها بر روی سطح نمونه می‌شود و این امر به